

## 关于控股子公司重大投资项目的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重大投资概述

1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）下属控股子公司仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”）拟投资建设智能终端电子产品关键技术研发及智能制造产业化项目，项目总投资 65 亿元。

2、上述重大投资事项已经公司 2017 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次临时会议审议通过并进行了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次重大投资项目，因投资总额超过董事会权限范围，应提交股东大会审议。

3、上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资主体介绍

单位名称：仙游县元生智汇科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：20000 万人民币

注册地址：福建省莆田市仙游县鲤南开发区管委会 6 层

成立时间：2016 年 5 月 10 日

经营范围：电子科技技术研发；金属制品业、通用设备业、专用设备业的制造、生产、销售；对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类股权投资管理及股权投资的有关咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制

经营及禁止出口的商品和技术除外)。通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研发与开发、制造、销售及服务；LED 芯片销售、LED 技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：系公司控股子公司，公司持有其 51%股权，股权结构如下：

（单位：人民币万元）

出资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
苏州春兴精工股份有限公司	10,200	51%	现金出资
仙游得润投资有限公司	9,800	49%	现金出资
合计	20,000	100%	—

### 三、重大投资项目的的基本情况

1、项目名称：智能终端电子产品关键技术研发及智能制造产业化

2、项目实施地点：仙游县赖店镇仙港工业园电子信息科技园

3、项目实施内容：项目建设与国际接轨的高端精密模具 CNC 加工中心、3D 玻璃数控加工中心、数字化工厂管理中心、研发测试中心。项目建成后主要产品包括智能手机、平板电脑、VR 数码（代工）等智能终端电子产品的方案设计和整机组装，以及精密金属结构件、2D/2.5D/3D 曲面玻璃结构件等智能终端新材料功能结构件。

4、项目投资及收益情况：预计该项目总投资为人民币 65 亿元，项目建成后，营业利润率 19.01%，营业利税率 19.51%，税后投资回收期（静态）为 7.18 年。

5、项目建设周期：项目建设周期为 2 年。

6、项目资金来源：元生智汇自有资金及银行贷款。

7、项目审批备案情况：项目已获得福建省企业投资项目备案，正在办理环评备案及其他项目相关审批手续。

### 四、重大投资的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司重大对外投资是从公司长远利益出发所做出的决策，是公司主营业务延伸拓展、实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积

极推动意义。如项目顺利实施将有利于公司进一步拓展公司消费电子业务领域，并深度切入 3C 消费电子行业，优化了公司产业布局，扩大公司业务链，有利于公司抢占市场，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

## 五、风险提示

1、项目实施进度未达预期的风险：尽管公司在考虑本次投资项目时已对项目可行性进行了充分论证，项目的建设计划是综合考虑公司发展战略、国内外市场环境、国家产业政策、资金到位情况和公司的经营管理能力等条件做出的，在项目实施过程中，上述因素有可能发生较大变化。本次项目投资涉及金额较大，在项目实施过程中可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目不能按时、按质完工，或者导致项目实施计划发生变更。因此，本次投资项目存在实施计划和进度未达预期的风险。

2、项目运营过程中的风险：项目运营过程中可能面临宏观经济、产业政策、市场需求与竞争、技术进步、内部运营管理、团队建设和内部控制等方面产生的不利变化带来的风险，未来经营效益存在一定的不确定性，公司将会以针对性的对策和措施控制及化解风险。

由于项目投资金额较大，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并依据有关规定对本项目的进展情况及时履行相关信息披露义务，公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次临时会议决议
- 2、独立董事关于三届董事会二十二次临时会议相关事项独立意见

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 23 日